

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	22154461
ID verze:	23764573
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	15.03.2023 14:54:28
Zveřejňující subjekt:	Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (hwtj9ck)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	ivan.capek@umprum.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
IČO:	60461071
Datová schránka:	hwtj9ck
Adresa:	náměstí Jana Palacha 80/3, 11000 Praha 1, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Napojení a tvorba výměníků k připojení iFis a IS
Datum uzavření:	01.02.2023
Číslo smlouvy / č. jednací:	OBV_0023170029
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	86 800,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	BBM spol. s r. o.
IČO:	40755592
Datová schránka:	zzzqw9
Adresa:	Kocínova 138/5, 397 01 PÍSEK, CZE
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

VSUP_01_303_23170029_10135_230301_130604_21054430.pdf

59.27 kB, 15.03.2023 14:55:02

07d0731326ace1525f35b6182db09cd54ab9e73e3c116f3ddf8137ca6ef0c018

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/23764573>